PAT-NO:

JP403221922A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03221922 A

TITLE:

PRODUCTION OF DISPLAY DEVICE

PUBN-DATE:

September 30, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME HATANO, YUICHI ITO, EIJI KASAI, HAYAJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

JECO CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP02016087

APPL-DATE:

January 29, 1990

INT-CL (IPC): G02F001/1345, G02F001/1333

US-CL-CURRENT: 438/322

ABSTRACT:

PURPOSE: To ensure the selective formation of conductor wirings only on

wiring patterns by forming the films of the conductor wirings of a driving

circuit part to be formed on a transparent substrate by doping an oxide

and noble metal thereto and patterning the film, then subjecting the film

to electroless plating.

CONSTITUTION: A common electrode 2a and wiring patterns 2b to 2d consisting

of a transparent conductive film are respectively formed across a display part

I and the driving circuit part II on the transparent substrate 1 consisting of

a light transparent glass. An electroless Ni plating layer is formed on the

wiring patterns 2b to 2d consisting of the transparent conductive film forming

the driving circuit part II of the transparent substrate 1, by which the conductor wirings 4a, 4b, 4c are formed. An IC chip 5 and chip parts 6, etc..

are electrically connected and packaged by solder between these conductor

wirings. The conductor wirings 4a, 4b, 4c are perfected by forming the transparent conductive film 2 which consists of the metal oxide, such as ITO or

SnO<SB>2</SB>, doped with a slight amt. of noble metals, such as Pd and Au, by

sputtering on the transparent substrate 1, then forming the wiring patterns 2b

to 2d by etching, etc., and forming the electroless Ni plating layer 3 of Ni after degreasing and washing.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO& Japio

® 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-221922

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)9月30日

G 02 F

1/1345 1/1333

500

9018-2H 9018-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

64発明の名称 表示装置の製造方法

> ②1)特 顧 平2-16087

22)出 願 平2(1990)1月29日

⑫発 明 者 波多野 祐一

埼玉県行田市富士見町1丁目4番地1 ジェコー株式会社

⑩発 明 者 짫

栄

埼玉県行田市富士見町1丁目4番地1 ジェコー株式会社

伽発 明 者 笠 井 隼 次

埼玉県行田市富士見町1丁目4番地1 ジェコー株式会社

勿出 願 人 ジエコー株式会社 埼玉県行田市富士見町1丁目4番地1

四代 理 人 弁理士 山川 政樹

外3名

明 細

1. 発明の名称

表示装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

表示部と駆動回路部とを同一透明基板上に設け た表示装備において、前記透明基板上に酸化物金 欄に貴金鷹をドープさせて成膜し、パターニング して配線パターンを形成した後、前配駆動回路部 のみの配線パターン上に無電解めつきを施して導 体配線を形成することを特徴とした表示装置の製 造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は表示装置の製造方法に係わり、特に表 示部分と駆動国路部分とを同一透明基板上に有す るフラットディスプレイの製造方法に関するもの である。

〔従来の技術〕

同一透明基板上に表示部と駆動回路部とを有す るフラットデイスブレイにおいて、透明基板上に 透明導電膜をパターニングして形成した駆動回路 部上に導体形成を薄膜で行なり場合に無電解めつ きを行なうととが多い。

以下、一般的に行なわれる無電解めつき方法に ついて脱明する。透明基板上にITO(Indium Tin Oxide)などの透明導電膜をパターニングし て形成された駆動回路部に直接無電解Ni めつき を施とすととは不可能であるので、第4図に示す よりな工程で行なわれる。すなわち、透明基板上 にパターニングされた透明導電膜上を脱脂(ステ ップ 401) およびコンデイショニング (ステップ 402) した後、SnCl2 を付着させるセンシダイ ジング(ステップ 403)を行ない、さらにこれと 反応させて透明導電膜上にPd を析出させるアク チベーテインク(ステップ 404)を行なり。次に このP d を核として無電解N i めつき(ステップ 405)を行ない。引き続き乾燥(ステップ 406) を行なりことにより、パターニングされた透明導 電膜上にNi薄膜が形成される。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、前述したような無電解Niめつき法によると、パターニングされた透明導電膜上にPdの核を形成するまでの工程が長く、また、選択的に透明導電膜上にPdの核を形成しようとすると、処理液の浴管理、水洗などの不安定要素が多く、さらに透明基板上でもNiめつきが異常析出し、駆動回路部でのパターン短絡を発生させるなどの問題があつた。

[課題を解決するための手段]

このような課題を解決するために本発明は、透明基板上に、酸化物金属に黄金属をドープさせて 成膜し、パターニングして配線パターンを形成し た後、駆動回路部のみを配線パターン上に無電解 めつきを施して導体配線を形成するものである。

〔作用〕

本発明においては、酸化物金属に黄金属をドープするととにより、触媒核となり、無電解めつきにより配線パターン上のみ選択的にかつ確実に導体配線が形成される。

〔実施例〕

- 3 -

チップ部品 6 などが半田により電気的に接続されて実装されている。一方、表示部 1 側の透明導電膜からなる共通電極 2 a 上には液晶配向膜 7 が形成され、さなに透光性 ガラス板からなる前面基板 8 の対向面に表示電極 9 かよび液晶配向膜 8 が形成された電極基板 1 0 がシール材 1 1 により接着されて対向配置され、この対向間には例えば TN 液晶 1 2 が封入されている。

このよりな構成において、透明基板1の駆動回路部 B上への導体配線 4 a , 4 b , 4 c の形成は、まず、透明基板1上にスパッタリングもしくは電子ビーム蒸着法を用いてITO, SnO2, In2O2, ZnO などの酸化物金属にPd, Au, Ag, Ptなどの黄金属を数量ドープして透明導電膜2を成膜した後に例えばエッチングを行なつて共通電極2 a および配線パターン2 b ~ 2 d を形成する。との場合、配線パターン2 b ~ 2 d を形成する。次にとれらの共通電極2 a および配線パターン2 b ~ 2 d が形成された透明基板1を第2図にフローチャートで示

第1図は本発明による表示装置の製造方法の一 実施例を説明するための表示装置の構成を示す断 **歯図である。同図において、透光性ガラス板から** なる透明基板1上には、表示部「および駆動回路 部Ⅱにわたつて透明導電膜からなる共通電極2= および配線パタ- ン2b~2d がそれぞれ形成され ている。なお、透明導電膜を形成したガラス基板 の光透過率は80%以上が必要である。との場合、 とれらの共通電標 2× および配線パターン 2b~ 2d は満明基板1トに例をばITO、SnO2、Inv Oa、 ZnOなどの酸化物に例えばPd,Au,Ag,Ptな どの黄金属を微量ドープしてスパッタリングもし くは電子ピーム蒸着などにより成膜し、フォトリ ソグラフイ技術により表示部しおよび駆動回路部 ■を所定のパターン形状にパターニンクして形成 されている。また、この透明基板1の駆動回路部 Ⅱを形成する透明導電膜からなる配線パターン2b ~ 2 d トには無質解ニツケルめつき贈るが形成さ れて導体配線 4m, 4b, 4c が形成され、これらの 導体配線 4±,4b,4c間にはIC チップ5 および

- 4 -

すよりに例えば ITO クリーナ (奥野製楽製) を用いて約50 ℃ , 3 分の脱脂 (ステップ 201) を行ない、水洗した後、例えば硫酸 1 系裕液に常温で約1.5 分間浸漬してコンデイショニング (ステップ 202) を行なり。引き続き水洗した後、透明部 II 側の配線パターン 2 b~2 d 上に例えば N!-B 系 ITO-70 , 8 3 ℃ (奥野製楽製) もしくは Ni-B 系 8 S-55-1 ,6 3 ℃ (日本カニゼン製) を用いて無電解ニッケルメッキ (ステップ 203) を行なつて膜厚約 2 μm 程度 の無電解ニッケル めつき 層 3 を形成し、引き続き水洗して乾燥 (ステップ 204) を行なつて導体配線 4 a . 4 b , 4 c を形成して完成する。

とのような導体配線 4 a ~ 4 c の形成方法によると、透明基板 1 上に、酸化金属に黄金属を微量ドーブして透明導電膜からなる配線パターン 2 b ~ 2 d を形成し、さらに、とれらの配線パターン 2 b ~ 2 d 上に無電解ニッケルめつき層 3 を形成することによつて配線パターン 2 b ~ 2 d 内にドーブさ

れた貴金属が触媒核の役目を果たし、無電解ニッケルめつきによつて配線パターン2b-2d 上のみに選択的にしかも確実に無電解ニッケルめつき層3が形成されるので、互いに隣接する各導体配線4a,4b,4c 間同志で短絡することがない微細なラインピッチでしかも簡単な工程で得られる。

また、とのような導体配線 4 m - 4 c の形成方法 によると、第3 図に示すように透明基板1 の中央 部に表示部 [を設け、周辺部に複数の I C チップ 5 およびテップ部品6 を実装できるとともに絶縁 性樹脂1 3 により少なくとも一部を封止するとと により、表示部 I と駆動回路部 II とが同一基板上 に一体形成されたフラットディスプレイが実現可 能となる。

なお、前述した実施例においては、表示装置として液晶表示装置の場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、PDD(ブラズマディスプレイ),ECD(エレクトロクロミックディスプレイ)もしくはEL(エレクトロルミネツセンス)などのフラットディスプレイに適

- 7 -

ップ部品、7・・・・液晶配向膜、8・・・・前面蓋板、8・・・表示電極、10・・・・電極 素板、11・・・・シール材、12・・・・TN 液晶、13・・・・絶縁性樹脂。

特許出顧人 ジェコー株式会社

代理人 山 川 政 樹

用することができる。

(発明の効果)

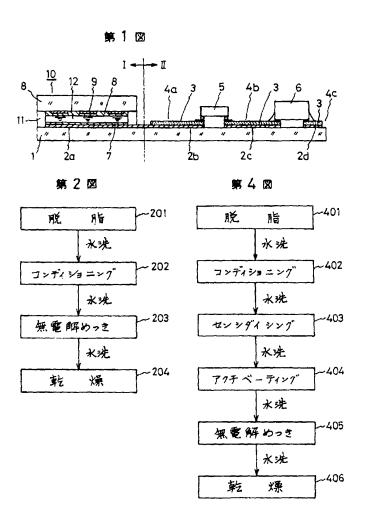
以上説明したように本発明によれば、透明基板上に形成する駆動回路部の導体配線を、酸化物金 単に黄金属をドーブさせて成膜し、パターニング した後、無電解めつきを施して形成したことによ り、導体配線の形成が選択的に確実にかつ微細な ラインピッチでしかも簡単な工程で得られるとい り極めて優れた効果が得られる。

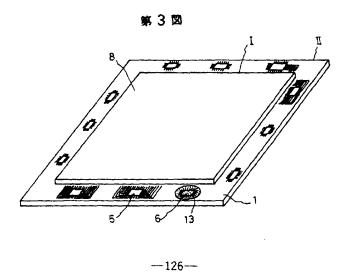
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による表示製置の製造方法の一 実施例を説明するための表示製置の要部断面図、 第2図はその製造工程のフローチャートを示す図、 第3図はフラットディスプレイの構成を示す斜視 図、第4図は従来の製造方法のフローチャートを 示す図である。

1 ・・・・透明基板、2 * ・・・・共通電極、2 b,2 c,2 d ・・・・配線パターン、3 ・・・・ 無電解ニツケルめつき磨、4 * ,4 b,4 c ・・・・ 導体配線、5・・・・・ LC チップ、6・・・・チ

- 8 -





12/01/2003, EAST Version: 1.4.1